

信頼性試験結果

Reliability Test

XC9111 シリーズ

XC9111 Series

パッケージ

SOT-89

RoHS対応品 / RoHS Compliance

ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VDD=(Specified Output Voltage)-0.5V, LX=5V		1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C		1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VDD=LX=10.8V		1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle	-55°C~125°C 各30分 30min each		100CYC.	0/22
5	プレッシャークーカーバイアス HAST	125°C85%RH 2×10^5 Pa VDD=LX=10.8V		100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020		-	0/22
7	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM	R=0Ω C=200pF ±200V	3回 3 times	0/5
		HBM	R=1500Ω C=100pF ±1kV	3回 3 times	0/5
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V		1回 1 time	0/5
		±50mA		1回 1 time	0/5

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions		試験結果 Result r/n
1	端子引っ張り Terminal Strength	1N 10秒 1N 10s		0/5
2	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 230°C 10s (Temperature profile method)		0/11